

1

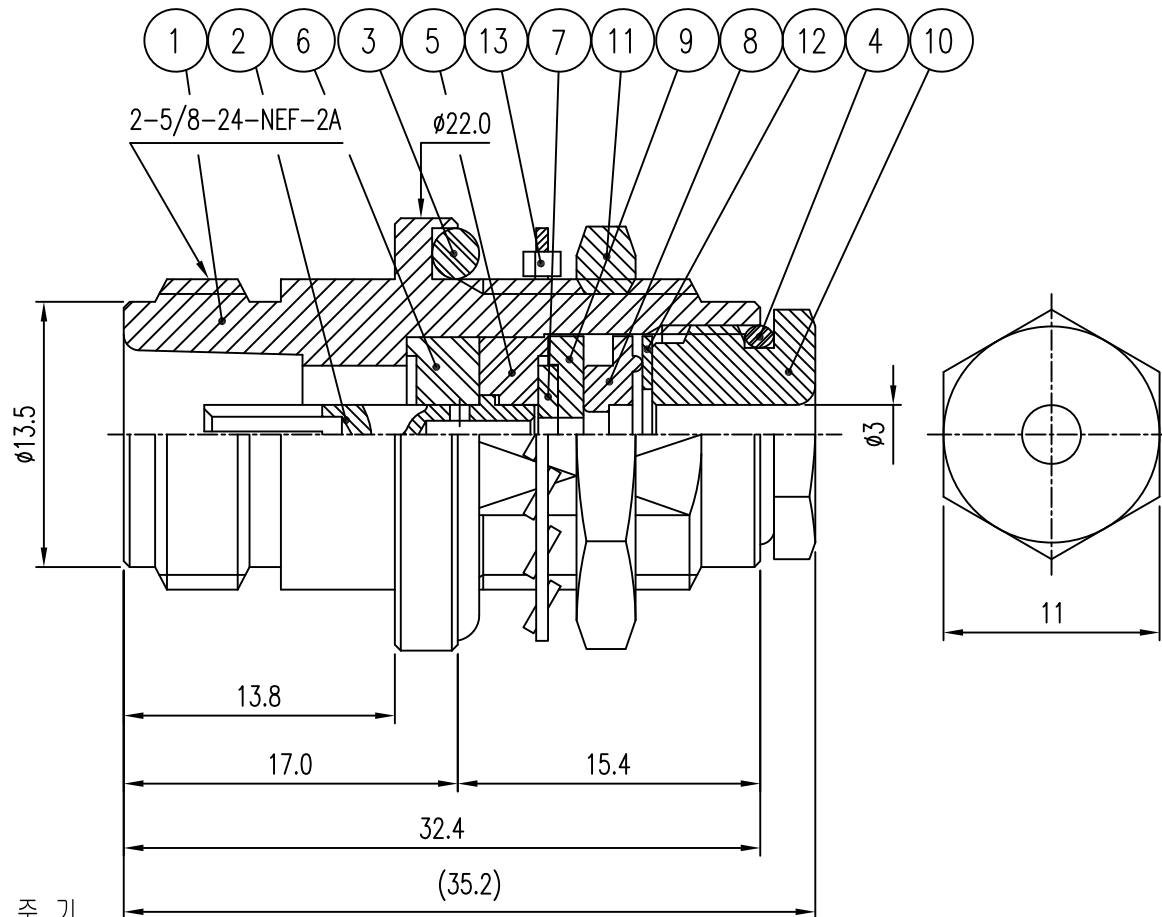
2

3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	조립성 향상 (설번No.연구2005-137) (RC001->Q8018,P8026->P8061,G8017->G8033 CODE변경)	김은희	유일환	2005. 5. 25.
2	추가2 Nickel 배규격명 오기때로 인한 규격 변경 (MIL-DTL-14072 M351 → AMS-QQ-N-290의 Grade G)	은선영	김인철	2021. 9. 29.



주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : KS-D-5101 C3604BD-F 패삭황동봉
1.2 접촉핀 : ASTM-B196의 C17300, 베릴륨동
1.3 절연체 : SAE-AS1946 또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 AMS-QQ-N-290의 Grade G에 따라 처리 할 것 ㉠

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50Ω
3.2 절연저항 : 5,000MΩ 이상
3.3 접촉저항 : 1.5mΩ 이하
3.4 D.W.V : AC 2 500Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

4. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것

5. 모든 치수는 참고 치수임

* 주 기

제품 조립하여 출하 되는 제품 아님

포장 비닐 하나에 해당 부품 13종 동봉 포장 하여 출고 함.

(3,4번 GASKET은 조립할 것)

13	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00045-5/1
12	WASHER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DWA00043-5/1
11	NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DNT00033-5/1
10	BACK NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBN00034-5/1
9	INSERT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DIS00037-5/1
8	INSERT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DIS00035-5/1
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00627-N/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00745-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00743-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB	Red	DGK00028-N/1
3	GASKET	1	NBR	Black	DGK00046-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate 1.27μm	DCT00652-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5.08μm	DBD00855-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	1995. 11. 15.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
소수	각도	분수				
재질	검도	재도				
열처리	검도	작성부서	연구 소	A4 도명 N50-J-B3-316		
보호피막처리	척도	단위	mm			
	NS	총량		도번 CN00485-7/1 K345-330-000		